* **宣讲时间：2021-10-13(周三)18:00至21:00**
* **宣讲学校：东南大学（四牌楼校区）**
* **宣讲地点：中山院214**

**网申：**（请有意向的同学发简历、成绩单、应聘岗位到以下邮箱）

Email： [jobs@CentecNetworks.com](mailto:jobs@CentecNetworks.com)

电话：15895572073

**盛科通信（苏州/南京）2022届秋季校园招聘**

**做挑战风车的“芯”少年**

**网络核心芯片引领者**

**关于盛科**

苏州盛科通信股份有限公司是中国网络芯片领导者，交换芯片市场份额国内占比第一。公司成立于2005年1月，总部位于苏州工业园区，南京盛科通信有限公司是其下属全资子公司。公司有员工400余人，从事以太网核心芯片以及基于该芯片交换机的设计和研发。

“用芯链接世界，创新引领未来”，历经十余年的积累，盛科系列交换芯片在企业网、数据中心、5G承载和工业网络已经具备扎实的技术、产品、客户和市场基础，引领网络智能化、网络确定性、网络可编程能力、网络安全性多个新兴技术方向发展。

【工作地点】苏州总部，南京研发中心。

【关心成长】1V1大佬带飞，新员工入职集训，实用培训课程，学习资源丰富，助你成长为芯片领域专业人才。

【开放自由】BOSS亲切友爱，不讲Title，在这里，你遇到的不只是同事，更是并肩作战的伙伴，尽情绽放个性真我。

【享受办公】全新办公大楼，超长躺平无压力办公桌，美味食堂，健身场馆，Happy Hour，你想要的，我们都帮你想好了。

【薪资福利】极具竞争力的薪资，享受最高住房公积金比例24%，节日福利、金条激励、超长带薪年假，为每位同学提供高质量的硬核福利。

【公司愿景】“用芯链接世界，创新引领未来”，让我们怀揣共同的梦想，挑战网络芯片新格局。

如果不知道20岁的自己该干什么

那就再读一遍堂吉诃德大战风车巨人吧

鲁莽永远比怯懦更接近勇敢

欢迎加入盛科，做挑战风车的“芯”少年！

**面向专业**

通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

**芯片研发工程师 （苏州/南京）**  
教育背景：  
本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：  
1. 根据模块的规格需求，完成模块的RTL编码，对模块做综合和时序优化；  
2. 根据设计文档，制定验证方案，负责验证用例的编写，执行模块测试。  
岗位要求：  
1. 具备基本的编程知识和数据结构知识；  
2. 具备快速学习能力、较强沟通能力。  
  
具备以下技能者优先考虑：  
熟悉数电、模电、单片机开发技术，做过FPGA开发。  
  
**芯片后端工程师（苏州/南京）**  
教育背景：  
本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。微电子、集成电路、半导体材料专业者优先。  
  
工作职责：  
1. 根据规格要求，完成模块级别的布局布线；  
2. 根据时序要求，完成模块级别的时钟树设计和时序收敛；  
3. 完成模块级别的形式验证, LVS/DRC检查。  
  
岗位要求：  
1. 有较强的数字电路和模拟电路基础；  
2. 具备快速学习能力、较强的沟通能力。  
  
具备以下技能者优先考虑：  
有实际使用自动布局布线EDA工具的经验，完成过模块级的布局布线和时序收敛。

**电子工程师（苏州/南京）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 负责公司交换芯片驱动开发、测试工作；

2. 参与交换芯片设计和验证工作；

3. 参与交换机产品研制工作。

岗位要求：

1. 了解数电、模电、单片机开发技术者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**嵌入式开发工程师 （苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 负责公司芯片配套软件的研发及商用过程中的功能、性能、可靠性等问题的定位解决；

2. 负责公司芯片配套软件新技术的预研和产品实现，提升产品优势；

3. 负责前瞻技术的跟踪调研和产品创新。

岗位要求：

1. 了解数电、模电、单片机开发技术者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**软件工程师(驱动，协议，操作系统) （苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 负责交换机产品相关软件的开发工作；

2. 负责交换路由领域前沿技术的跟踪调研和产品创新；

3. 参与公司新一代芯片的设计和验证工作。

岗位要求：

1. 了解Linux系统者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**测试工程师（苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

 1. 参与自研芯片及交换机系统的设计和评审；

 2. 负责自研芯片及交换机系统的功能、性能及解决方案的验证，跟踪发现的问题，输出测试报告；

 3. 参与自研芯片及交换机系统的售前方案的制定、验证及客户支持工作。

岗位要求：

1. 对计算机网络、云计算、数据中心等有浓厚的兴趣；

2. 具有较强的沟通学习和动手能力。

**技术支持/销售工程师（苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 负责芯片/交换机推广和客户培训，技术交流，提供应用解决方案；

2. 解决客户产品使用中遇到的技术问题；

3. 负责客户和公司研发部门的反馈和沟通。

岗位要求：

1. 有网络/C语言/电子电路设计基础者优先；

2. 能不定期出差；

3. 具有较强的沟通和学习能力。

**盛科通信为您提供广阔的发展空间，我们期待您的加盟！**

**联系方式：（请有意向的同学发简历、成绩单、应聘岗位到以下邮箱）**

**Email：** [**jobs@centecnetworks.com**](mailto:jobs@centecnetworks.com)

**电话：15895572073**

**网址：**[**www.CentecNetworks.com**](http://www.CentecNetworks.com)